تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش NiCoCrAlY و مقایسه آن با فرایند HVOF

رضا قاسمی، ضیاء والفی، مسعود میرجانی مجتمع د*انشگاهی مواد و فناوریهای ساخت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر* (دریافت مقاله: ۹۸/۰۶/۱۰- پذیرش مقاله: ۹۸/۰۹/۰۴)

چکیدہ

بهبود راندمان توربینها، توسط افزایش دمای ورودی توربین صورت می پذیرد که مستلزم افزایش مقاومت به اکسیداسیون پوشش همای MCrAlY و بارامترهای باشد. مقاومت به اکسیداسیون پوشش MCrAlY و سینه می تواند از طریق بهینه سازی پارامترهای پوشش دهای می بوشش است که می تواند از طریق بهینه سازی پارامترهای پوشش دهای بهبود یابد. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای فرایند LPPS بر ریز ساختار پوشش است که می تواند از طریق بهینه سازی پارامترهای پوشش دهی بهبود یابد. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای فرایند SEM بر ریز ساختار پوشش است که می تواند از طریق بهینه سازی پارامترهای فرایند دوس پوشش دهی بهبود یابد. هدف از این پژوهش بررسی پارامترهای فرایند LPPS بر ریز ساختار پوشش NicoCrAlY و مقایسه آن با ریز ساختار ایجاد شده به روش HVOF است. بدین منظور، از میکروسکوپ نوری و الکترونی (SEM) و نرم افزار آنالیز تصویری جهت بررسی در نرساختار پوشش و از طیف سنجی تفکیک انرژی (EDS) و پراش پر تو ایکس (XRD) جهت آنالیز عنصری و فازی استفاده شد. نتایج بررسی ها نشان دادند، ریز ساختار بهینه پوشش در ماکزیم دما و سرعت ذرات در برخورد بر سطح زیرلایه حاصل می شود؛ بنابراین در بهینه سازی پارامترها، با افزایش نرخ گاز اولیه پلاسما (Ar) تا ADS SLPM، سرعت کم ذرات در اثر کاهش دانسیته جت پلاسما در فشار پایین محفظه جبران شد. افزایش سرخ گاز ثانویه پلاسما (H2) تا (Ar) تا از می می می می نورت در اثر کاهش دانسیته جت پلاسما در فشار پایین محفظه جبران شد. افزایش سرخ گاز ثانویه پلاسما (H2) تا (Ar) می ماکزیم دما و سرعت کم ذرات در اثر کاهش دان و بایین محفظه جبران شد. افزایش سرخ گاز ثانویه پلاسما (H2) تا (Ar) می می افزایش آنتالیی جت پلاسما، کاهش دمای ذرات در اثر کاهش مدت زمان ماندگاری ذرات در اثر افزایش سرعت جت پلاسما (افزایش نرخ گاز اولیه) را جبران می می مید. همچنین جریان قوس نیز جهت فراهم معرودن انرژی لازم جهت یونیز اسیون گازهای پلاسما، تا Ar در فرایش پاشش می ۲۱۰ افزایش یافت. نتایج آنالیز عنصری و فازی اندان دار و مینه محلول جامد نیکل γ به همراه فازهای پراکنده م پاشش می ۲۵ اور ی ای و مقدار بسیار جزئی فاز اکنیدی می می دانرژی لازم جهت می و زیر می می می در می در ای راد دانه در مانده می و (Ni, CO) دا

واژه های کلیدی: پاشش پلاسمایی، ریزساختار، NiCoCrAlY، IPPS،

The Effect of Low Pressure Plasma Sprayed Parameters on the Microstructure of NiCoCrAIY Coatings and Comparsion with HVOF Process

Reza Ghasemi, Zia Valefi, Masud Mirjani

Faculty of Material & Manufacturing Technologies, Maleke Ashtar University of Technology, Iran (Received 1 September 2019, accepted 25 November 2019)

Abstract

To improve the efficiency and power output of turbine engines, the turbine inlet temperature should be increased which requires higher oxidation resistance of MCrAIY coatings. Moreover, the oxidation resistance of the MCrAIY coating depends on the chemical composition and coating's microstructure, which can be improved by optimizing the parameters of coating process. In this study the parameters of LPPS process on the microstructure of NiCoCrAIY coating is evaluated and compared with the microstructure of NiCoCrAIY coating applied by the HVOF method. Thus, microstructure, phase composition and elemental analysis of the coatings are characterized by optical and field emission scanning electron microscopy (FESEM), X-ray diffractometer (XRD) and energy dispersive spectroscopy (EDS), respectively. The results reveal that the optimum microstructure of the coating with minimum porosity, non-melted particles and oxide phases was obtained at the highest temperature and particle's velocity impact to the substrate's surface. Hence, the optimized values for Ar and H2 flow rate (75 and 16 SLPM, respectively), and the current of 650 A at a spray distance of 12 cm has been optimized for for maximum amount of remaining particles at maximum speed in plasma jet. In addition, EDS and XRD analysis show that the NiCoCrAIY coating contains continuous γ nickel rich solid solution with dispersed β - (Ni, Co) Al phases and negligible ratio of oxide phase.

Keywords: Plasma Spraying, Microstructure, NiCoCrAlY, Porosity, LPPS. *E-mail of Corresponding author:* valefi@mut.ac.ir.

۵۲ قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۳(۱۳۹۸) Archive of SID

فرایندهای فاز بخار، به عنوان یک روش قابل قبول جهت اعمال پوششهای MCrAIY مطرح هستند. رسوب دهی پوششهای MCrAIY توسط فرایند ^TSPLI به دلیل انجام فرایند در محیط خنثی، یک فرایند مطلوب به نظر می رسد چراکه در طول فرایند پوشش دهی، به دلیل نفوذ گسترده و نبودن هوا، به ترتیب باعث حذف مرزهای اسپلتی، تخلخل و ناخالصی های اکسیدی در پوشش می شوند که منجر به افزایش مقاومت به اکسیداسیون و خوردگی داغ پوشش می شود [۹ و ۱۰].

در فرايند LPPS، بر اساس اصول فرايند ياشش يلاسمايي، از انرژی حرارتی جت پلاسما برای ذوب و پرتاب ذرات یودری با سرعت بالا در یک اتمسفر کنترل شده روی زيرلايه استفاده مي شود. ذرات يودري تزريق شده به داخل پلاسما، در طی گذر از میان آن، ذوب شده و با سرعت زياد به سمت زيرلايه پرتاب مي شوند. اين ذرات با برخورد به سطح به وسیله نیروی ضربهای، پهن شده و به شکل اسپلت با سرعت سرد شدن فوقالعاده زیاد، منجمد می شوند. ریزساختار پوشش MCrAlY ایجاد شده به روش LPPS به شدت تحت تاثیر دما و سرعت ذرات در حین برخورد به سطح زیرلایه است. در فرایند LPPS سرعت ذرات و جـت پلاسـما تـابعی شـدیدی از فشـار محفظـه مى باشند، به طورى كه با كاهش فشار، سرعت جت پلاسما شدیداً افزایش می یابد. از طرفی به دلیـل کـاهش دانسـیته پلاسما توسط كاهش فشار، سرعت خروجي پرتاب كاهش مى يابد. بنابراين، با بالانس كردن اين دو پديده، مي توان ماکزیمم سرعت را در فشار متوسط به دست آورد. در تحقیق حاضر تاثیر پارامترهای فرایند LPPS شامل نرخ

شارش گاز اولیه پلاسما (Ar)، نرخ شارش گاز ثانویه پلاسما (H₂)، جریان قوس و فاصله پاشش بر ریزساختار پوشش NiCoCrAly مورد بررسی قرار میگیرد و ریزساختار بهینه پوشش اعمالی با ریزساختار پوشش اعمال شده توسط فرایند HVOF مقایسه می شود.

³ Low Pressure Plasma Spray

مقدمه

امروزه پوشش های MCrAIY (M عناصری مانند Co ،Fe و Ni و یا ترکیبی از نیکل و کبالت) به طور گستردهای در ماشین های توربینی مورد استفاده قرار می گیرند [۱-۳]. هدف عمده اعمال این پوشش ها، مقابله با شرایط محیطی از جمله اکسیداسیون و خوردگی قطعات داغ در دماهای بالای کاری و جلوگیری از کاهش خواص مکانیکی آن ها است. پوشش های مقاوم در برابر اکسیداسیون و خوردگی داغ MCrAIY، در دمای بالا با اکسید شدن عناصری مانند آلومینیوم، لایه اکسیدی پیوسته و پایداری به عنوان یک لایه محافظ تشکیل می دهند. این لایه مانند سدی متراکم از ورود اکسیژن و عوامل خورنده به طرف سطح جلوگیری میکند و تخریب سطح آلیاژ پایه را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد [۴ و ۵].

امروزه افزایش راندمان حرارتی ماشین های توربینی از طریق افزایش دمای ورودی توربین ⁽(TIT) چالش کاهش دوام و پایداری این پوشش ها در حین کاربرد را ایجاد نموده است. در نتیجه، نیاز برای بهبود عمر و دوام پوشش های MCrAIY، ضروری است. تشکیل یک لایه اکسیدی (^۲GO^T)از جنس 20-Al پیوسته، چگال، پایدار؛ رشد آهسته و پیوند قوی با سطح پوشش، عامل کلیدی حفاظت پوشش MCrAIY در برابر شرایط محیطی است. توانایی پوشش MCrAIY برای تشکیل و حفظ چنین لایه اکسیدی وابسته به ترکیب شیمیایی و ریزساختار پوشش است که این دو فاکتور متاثر از فرایند پوشش دهی هستند [۶–۸].

پوششهای MCrAIY توسط فرایندهای متنوعی پوشش داده می شود، که می توان به فرایندهای پاشش حرارتی و فرایندهای فاز بخار اشاره نمود. فرایندهای پاشش حرارتی به دلیل نرخ رسوب دهی بیشتر، سادگی کنترل فرایند، انعطاف پذیری بیشتر و همچنین، هزینههای کمتر نسبت به

¹ Turbine Inlet Temperature ² Thermally Grown Oxide

قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۳۹۸)۵۳ (۱۳۹۸ Archive of SID

پاشش حرارتی، مکانیزم اتصال پوشش به زیرلایه درهم قفل شدن مکانیکی میباشد. بنابراین تمیزی سطحی و همچنین نوع توپوگرافی سطوح قبل از فرایند پوشش دهی، یکی از عوامل موثر در استحکام چسبندگی و کیفیت این پوشش ها محسوب می شود. از این رو، سطوح نمونه ها توسط ذرات ساینده و گوشه دار آلومینا با مش ۲۴، زاویه برخورد ۹۰ درجه، تحت فشار bar ۵ و فاصله ۲۰ زبر شدند.

در فرایند LPPS، از دستگاه پاشش پلاسمایی در خلاء ساخته شده در دانشگاه صنعتی مالک اشتر استفاده شد. در سیستم LPPS، از آرگون و هیدروژن به عنوان گازهای اولیه و ثانویه جهت تشکیل شعله پلاسما استفاده شد. به نحوی که از گاز آرگون به عنوان تثبیت کننده شعله پلاسما و از گاز هیدروژن به عنوان تامین کننده آنتالپی شعله استفاده می شود. همچنین جهت انتقال پودر از منبع تغذیه پودر به تفنگ پاشش از گاز آرگون استفاده شد. در فرایند LPPS، ابتدا محفظه پوشش دهی تا فشار مامترهای جریان، نرخ شد، سپس محفظه خلاء تا فشار کاری mbar ۱ خلاء آرگون پر شد. در این روش تاثیر پارامترهای جریان، نرخ شارش گاز اولیه (Ar)، نرخ شارش گاز ثانویه (H2) و فاصله بر ریزساختار پوشش مورد بررسی قرار گرفت (فاصله بر ریزساختار پوشش مورد بررسی قرار گرفت (

در روش HVOF از دستگاه ساخت شرکت MEC، مدل DF-2210 و مجهز به گان XPOJET-5000 استفاده شد. در این روش از اکسیژن و کروسین ^۱ به عنوان سوخت و از آرگون به عنوان گاز حامل پودر استفاده شد. در این روش، پارامترهای پاشش بر اساس پارامترهای بهینه شده در پژوهشهای قبلی [۱۱] و بر اساس رسیدن به ریزساختار مناسب شامل کمترین درصد تخلخل، اکسید و ذرات ذوب نشده انتخاب شد. بر این اساس پوشش دهی مطابق با پارامترهای جدول انجام شد.

¹Kerosene

مواد و روش تحقیق مواد و آمادهسازی

در این پژوهش از ورق سوپر آلیاژی پایه نیکل Hastelloy X به عنوان زیرلایه و از پودر تجاری NiCoCrAIY به عنوان پودر تغذیه استفاده شد. در جدول ۱ مشخصات و ترکیب شیمیایی حاصل از آنالیز EDS این پودر ارایه شده است.

جدول ۱. مشخصات پودر تجاری NiCoCrAlY

اندازه ذرات	ترکیب شیمیایی (wt.%)					کد
(µm)	Ni	Co	Cr	Al	Y	تجارى
- 40+1.	40,8	77,4	۳۸	۶/۲	٠٫٩	Amdry 365-4

شکل تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی پودر NiCoCrAIY را نشان میدهد. همانگونه که در شکل مشاهده می شود، پودر دارای مورفولوژی کروی بوده و توزیع اندازه ذرات تقریباً در یک گستره محدود می باشد.



شکل ۱. الف) تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از مورفولوژی و ب) آنالیز EDS از ترکیب شیمیایی پودر.

جهت اعمال پوشش مقاوم به اکسیداسیون NiCoCrAIY از دو روش HVOF و LPPS استفاده شد. در پوشش های

توان (KW)	ولتاژ	نرخ تغذیه پودر (g/min)	نرخ شارش گاز حامل (S LPM)	فاصله (cm)	فشار محفظه (mbar)	نرخ شارش Bاز ثانویه H ₂ (SLPM)	نرخ شارش گاز اولیه Ar *(SLPM)	جريان (A)	ىتر	پارا
21	47	74	٣٫۵	١٢	1	٨	۴۸	۵۰۰	A1	
۲۱٬۵	44	74	٣٫۵	١٢	1	٨	54	۵۰۰	A2	•
۲۲٫۵	40	74	٣٫۵	١٢	1	11	<i>\$</i> 9	۵۰۰	A3	A
۲۲٫۵	40	74	٣٫۵	١٢	1	11	ЛЛ	۵۰۰	A4	
۲۴٫۲	44	74	٣٫۵	١٢	1	٨	54	00.	B1	
۲۸٫۸	۴۸	74	٣٫۵	١٢	1	٨	54	۶	B2	В
۳۵,۷۵	۵۵	74	٣٫۵	١٢	۱۰۰	٨	54	۶۵.	B3	
٣۶,۴	۵۶	74	٣٫۵	١٢	۱۰۰	14	٩٠	۶۵.	C1	
34,40	57	74	٣٫۵	١٢	۱۰۰	14	٧۵	۶۵.	C2	С
٣٧,٧	۵۸	74	٣٫۵	١٢	۱۰۰	18	V۵	۶۵.	C3	
٣٣٨	۵۲	74	٣٫۵	١٢	۱۰۰	18	V۵	۶۵.	D1	
۳۵٫۱	54	74	٣٫۵	14	1	18	٧۵	۶۵.	D2	D
۴۱٫۶	54	74	٣٫۵	18	۱۰۰	18	٧۵	۶۵.	D3	

جدول ۲. پارامترهای فرایند LPPS

*Standard Liter per Minute

وگا تسکن^² مدل S-410 استفاده شد. جهت آنالیز عنصری ترکیب پوشش، از طیف سنج تفکیک انرژی ^۷ دستگاه سمکس[^] نصب بر روی میکروسکوپ الکترونی روبشی وگا تسکن استفاده شد. شناسایی ترکیب فازی پوشش محل محل دستگاه پراش سنج پرتو ایک ^۹ (XRD) زیمنس مدل D500 با استفاده از تابش αXD با طول موج شد. به منظور تعیین زبری سطح پوشش های پاشش حرارتی شد. به منظور تعیین زبری سطح پوشش های پاشش حرارتی شد. عدد زبری بر حسب پارامتر Ra با برش mM ۰۰ ۸ شد. عدد زبری بر حسب پارامتر Ra با برش mM ما ۲۰ ۸ نمونه گزارش شد. جهت تعیین میزان تخاخل و اکسید نمونه گزارش شد. جهت تعیین میزان تخاخل و اکسید از نرمافزار آنالیز پردازش تصویری استفاده شد. بدین منظور از نرمافزار آنالیز تصویری ۲۰ ۲۰

جدول ۳. پارامترهای فرایند HVOF

پوشش	واحد	پارامتر
٩	SLPM *	نرخ گاز اکسیژن
α, •	SLPM	نرخ سوخت
٨	SLPM	نرخ شارش گاز حامل (Ar)
۳۵	cm	فاصله پاشش
1	g/min	نرخ تغذيه پودر
٣	m/s	سرعت جابجایی تفنگ
\$,V-\$,A	bar	فشار محفظه احتراق
6	in	طول نازل

*Standard Liter per Minute

بررسیهای ریزساختاری و فازی

جهت مطالعـهی ریزسـاختار و مورفولـوژی پوشـشهـا از میکروسـکوپ نـوری ⁽ (OM) المپیـوس ^۲مـدل DP25 و از تصاویر الکترون ثانویه ^۳ (SE) و الکترون برگشـتی ^۴ (BSE) میکروسکوپ الکترونی روبشی ^۵ (SEM) سـاخت شـرکت

⁶ VEGA TESCAN

⁷ Energy Dispersive Spectroscopy

⁸ SAMX

⁹ X-ray Diffraction ¹⁰ Mitutou

¹ Optical Microscope (OM)

² Olympus

³ Secondory Electron (SE)

 ⁴ Backscater Electron (BSE)
⁵ Scanning Electron Microscop (SEM)

قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۴۱(۱۳۹۸) ۵۵ Archive of SID

نتايج و بحث

بررسی ریزساختار پوشـش NiCoCrAlY اعمـال شـده توسط فرایند HVOF

شکل تصویر میکروسکوپی نوری و پردازش تصویری پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش HVOF را نشان می دهد. همانطور که مشاهده می شود فرایند پوشش دهی با کیفیت مطلوب صورت گرفته است، به نحوی که پوشش از یکنواختی مطلوبی برخوردار بوده و هیچ گونه ترک و ناپیوستگی در فصل مشترک پوشش و زیرلایه مشاهده نمی شود. سطح پوشش و فصل مشترک پوشش - زیرلایه به دلیل زبر می باشند. زبری فصل مشترک پوشش - زیرلایه به دلیل و درهم قفل شدن مکانیکی پوشش و زیرلایه را به خوبی فراهم می سازد. زبری سطح پوشش از مشخصه ای ریزساختاری پوشش های حاصل از روش پاشش حرارتی می باشد؛ به نحوی که با انباشته شدن اسپلتها روی هم، پوشش با ساختار لایه ای و سطحی زبر حاصل می شود.



شکل ۲. تصویر میکروسکوپی نوری ازسطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش HVOF و ب) تصویر دوتایی شده آنالیز تصویری.

بر اساس آنالیز تصویری، مجموع تخلخل و اکسید پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش HVOF، مقدار ۱۰ درصد بدست آمد. اصولاً در پوشش ایجاد شده به روش HVOF، به دلیل انرژی سینتیک بالای ذرات و در نتیجه تغییر شکل پلاستیک بیشتر ذرات مذاب و یا نیمه مذاب پس از برخورد به سطح زیرلایه، معمولاً تخلخل کمی در ساختار ایجاد می شود.

شکل ، تصویر میکروسکوپی الکترونی از سطح مقطع پولیش شده پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش HVOF را نشان می دهد. همانطور که در شکل مشاهده می شود، ریزساختار این پوشش از لحاظ کیفی مشابه ریزساختار پوشش های پاشش پلاسمایی شده، دارای ویژگی هایی شامل ذرات ذوب شده کامل، ذوب شده جزئی یا ذوب نشده، تخلخل و ناخالصی های اکسیدی است. منطقه مجدداً جامد شده ذرات کاملاً ذوب شده معمولاً به صورت بی شکل هستند که این ویژگی ریزساختاری به دلیل انجماد سریع ذرات مذاب است. به دلیل محدودیت دمای شعله HVOF ذرات برزگ ممکن است انرژی کافی برای ذوب شدن را کسب نکنند و به صورت جزئی ذوب شده و یا اصلاً ذوب نشوند.

صورت جزئی دوب شده و یا اصلا دوب سوید. همانطور که در شکل مشاهده می شود تخلخل در دو اندازه بزرگ و بسیار ریز در این پوشش مشاهده می شود. منبع عمده ایجاد تخلخل های اندازه بزرگ (نوع II) در پوشش، محبوس شدن ذرات ذوب نشده در پوشش است. ایجاد منطقهای از سایه اندازی ذرات ذوب نشده که پر شدن آن توسط ذرات کاملاً ذوب شده، امکان پذیر نیست شدن آن توسط ذرات کاملاً ذوب شده، امکان پذیر نیست نشده از عوامل ایجاد کننده تخلخل های اندازه بزرگ مستند. تخلخل های اندازه کوچک (نوع I) نیز می توانند به دلیل محبوس شدن مولکول های هوا در بین اسپلتها و یا عدم همپوشانی کامل اسپلتها در اثر قرارگیری تصادفی آنها باشند [11]. ۵۶ قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۹(۱۳۹۸) Archive of SID

> همچنین در شکل ، مقداری ناخالصی اکسیدی در پوشش مشاهده می شود. ذرات پودر در شعله HVOF، به دلیل حضور اکسیژن در هوا و یا اکسیژن اضافی موجود در احتراق دچار اکسیداسیون می شوند. بنابراین ناخالصیهای اکسیدی موجود در پوشش می توانند هم در حین پرواز و هم بعد از برخورد به زیرلایه و پخش شدن و انجماد ایجاد شوند.



شکل ۳. تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده توسط فرایند HVOF در دو بزرگنمایی متفاوت.

تاثیر پارامترهای فرایند LPPS بر ریزساختار پوشـش NiCoCrAIY

به منظور بدست آوردن پارامترهای بهینه فرایند LPPS ، در درجه اول درصد تخلخل و در درجه دوم میزان ذرات ذوب نشده و اکسید، معیارهای ارزیابی نمونهها قرار گرفتند.

شکل تا شکل، تصاویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شده نمونه های سری A به همراه آنالیز تصویری را نشان میدهند. از آنجایی که پردازش تصویری بر مبنای جداسازی و محاسبه پیکسا های تصویری همسطح از نظر شدت رنگ و وضوح انجام می شود؛ به دلیل نزدیک بودن رنگ اکسید و تخلخل در این پوشش، مجموع تخلخل و اکسید با یک دیگر گزارش می شوند. براساس نتایج آنالیز تصویری، مجموع تخلخل و اکسید یوشش های ایجاد شده توسط یارامترهای A1 تا A4 به ترتيب ۱۰، ۷، ۱۲ و ۲۲ درصد بدست آمدند. در طراحی آزمون تغيير پارامترها در سري A1 تـ A4 افـزايش نـرخ شارش گاز پلاسما (Ar+H₂) در نظر گرفته شـد. افـزایش نرخ شارش گاز پلاسما در یک توان ورودی ثابت (جریان ثابت) منجر به افزایش فشار در نـازل و افـزایش سـرعت جت پلاسما می شود. مالمبرگ و همکارانش [۱۳] نیز افزایش سرعت جت پلاسما با افزایش گازهای پلاسما را گزارش کرده اند. به نحوی که با افزایش گازهای پلاسما، علاوه بر افزایش سرعت جت پلاسما، دانسیته جت پلاسما نيز افزايش مييابد كه اين موضوع باعث افزايش قابل توجه سرعت ذرات مي شود.

در پوشش سری A2 نسبت به سری A1 با افزایش سرعت جت پلاسما، ذرات در هنگام برخورد به زیرلایه دارای سرعت بیشتری می باشند. درنتیجه افزایش سرعت ذرات، درجه پهن شدگی اسپلتها و چسبندگی بین لایه ها در سری A2 نسبت به سریA1 بیشتر است. تفاوت در درجه پهن شدن بر تفاوت میزان تخلخل پوشش سری A1 و A2

¹ Malmberg

قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۳۹۸) ۵۷ (۱۳۹۸) Archive of SID

> مشاهده می شود. اما باید در نظر داشت، افزایش نرخ شارش گازهای پلاسما بدون تنظیم توان شعله جهت حفظ آنتالپی پلاسما منجر به کاهش کیفیت پوشش می شود.



شکل ۴. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری A1 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.



شکل ۵. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری A2 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.

در سری A3 و A4، افزایش نرخ شارش گازهای پلاسما در توان پایین جت پلاسما (W=22.5 kW) منجر به کاهش آنتالپی پلاسما شده است، بصورتیکه ذرات علی رغم داشتن سرعت بالا، در جت پلاسما انرژی کافی جهت ذوب شدن دریافت نمی کنند. بنابراین، ریزساختار پوشش شامل حجم زیادی از ذرات ذوب نشده است که منجر به افزایش تخلخل پوشش در سری A3 و A4 شده است.

کاهش آنتالپی جت پلاسما با افزایش نرخ شارش گازهای پلاسما در سری A4 به اندازه ای است که بسیاری از ذرات تزریق شده به جت پلاسما به علت عدم ذوب شوندگی در ریزساختار پوشش حضور نداشته و باعث کاهش راندمان پوشش دهی شده است، به نحویکه در پاسهای مساوی پوشش دهی، ضخامت پوشش μα ۲۰±۱۹۰ در سری A1 کاهش یافته است.



شکل ۶. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری A3 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.



شکل ۷. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری A4 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.

در سری دوم پارامترها (سری B) با توجه به نتایج سری A که مشخص شد توان شعله پلاسما برای شتاب و حرارت دادن به ذرات پودر تزریق شده به جت پلاسما علاوه بر ۵۸ قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۳(۱۳۹۸) Archive of SID

> نرخ رشد گاز پلاسما به جریان الکتریکی نیز بستگی دارد؛ بنابراین جریانهای ۵۵۰، ۵۰۰ و ۶۵۰ آمپر مورد بررسی قرار گرفتند. در این حالت، همانگونه که در شکل تا شکل نشان داده شدهاند، با افزایش جریان، مجموع تخلخل و اکسید پوششهای سری B1 تا B3 به ترتیب ۸، ۷ و ۴ درصد بدست آمدند.



شکل ۸ الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری BI و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.



شکل ۹. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری B2 و ب) تصویر دوتایی شده آنالیز تصویری

جریان بر مقدار کل انرژی موجود جهت تولید و ثابت نگه داشتن شعله پلاسما تاثیر دارد. با افـزایش جریـان قـوس، انرژی بیشتری جهت یونیزاسیون گازهـای اولیـه و ثانویـه پلاسما موجود خواهد بود، درنتیجـه انـرژی بیشـتری بـه ذرات انتقال مییابد و درنهایـت منجـر بـه افـزایش دمـا و سرعت ذرات خواهد شد، کـه ایـن موضـوع ذوب بیشـتر فرات و بالا رفتن راندمان پوشش دهی و گرمای ورودی در واحد زمان را در پی دارد. بنابراین، همانطور که نتایج آنالیز تصویری نشان دادند، با افزایش توان شعله پلاسما از طریق افزایش جریان قوس، درصـد تخلخل بـه واسـطه کـاهش برخـورد بـه سـطح زیرلایـه کـاهش یافت. دیجنـدل^۱ و همکارانش [۱۴] نیز در تحقیق خـود گـزارش کردنـد کـه تخلخل های سایز درشت در توان کم پلاسما در اثـر عـدم



شکل ۱۰. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAly اعمال شده توسط پارامتر سری B3 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.

¹ Djendel

مجموع تخلخل و اکسید در پارامترهای بهینه سری B (B3) ۴ درصد بدست آمد که این مقدار تخلخل و اکسید در پوششهای MCrAlY ایجاد شده به روش LPPS در محدوده قابل پذیرش نمیباشد. از اینرو، پارامترهای سری C طراحی شد. باتوجه به نتایج پارامترهای سری A و سری B، می توان نتیجه گرفت که افزایش سرعت ذرات همزمان با افزایش دمای آنها، از طریق افزایش نـرخ شـارش گـاز پلاسما و جریان قوس بدست می آید. بنابراین، در طراحی پارامترهای سری C، هر دو پارامتر نرخ شارش گاز پلاسما و جريان قوس همزمان افزايش يافتند. اما نكته حائز اهميت در فرایند LPPS، رابطه سرعت ذرات و گاز با فشار محفظه خلاء مى باشد، به طوريكه با كاهش فشار محفظ ، خاد، سرعت گاز شدیداً افزایش می یابد، اما از طرفی به دلیل كاهش دانسيته پلاسما توسط كاهش فشار محفظه خلاء، سرعت خروجی پرتاب ذرات نیز کاهش می یابد. از این رو، حداکثر نرخ شارش گاز پلاسما (Ar=90 l/min و H₂=14 l/min) جهـت افـزایش سـرعت ذرات در فشـار ۱۰۰ mbar انتخاب شد. باتوجه به نتایج سری A، جهت حفظ آنتالپی جت پلاسما، با افزایش نرخ شارش گاز یلاسما (Ar+H2)، حداکثر جریان قوس ۶۵۰ آمیر، برای پارامترهای سری C1، انتخاب شد. شکل ، تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شدہ پوشش ایجاد شده توسط پارامتر سری Cl، را نشان میده. مجموع تخلخل و اکسید پوشش سری Cl، توسط آنالیز تصویری مقدار ۳ درصد بدست آمد. همانطور که در شکل مشاهده می شود، تخلخل ها به دلیل افزایش سرعت ذرات و افزایش درجه پهنشوندگی ذرات در حین برخورد به زيرلايه كاهش يافت.

اما تاثیر منفی جانبی افزایش زیاد سرعت جت پلاسما، کاهش مدت زمان قرارگیری ذرات در جت پلاسما می باشد که این امر منجر به کاهش دمای ذرات می شود. بنابراین، جهت بهینه کردن زمان ماندگاری ذرات در جت پلاسما، در پارامترهای سری C2، نرخ شارش گاز اولیه آرگون از

۹۰ به ۱/min ۷۵ کاهش یافت. چرا که افزایش آرگون بیشتر از یک حد مشخص، باعث افزایش زیاد سرعت ذرات می شود.



شکل ۱۱. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شده پوشش NiCoCrAIY اعمال شده توسط پارامتر سری Cl و ب) تصویر دوتایی شده آنالیز تصویری.



شکل ۱۲. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIY اعمال شده توسط پارامتر سری C2 و ب) تصویر دوتایی شده آنالیز تصویری.

۶۰ قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۹(۱۳۹۸) Archive of SID

نتیجه درجه پهنشدگی اسپلتها و چسبندگی بین لایهها است. تفاوت در روش پهن شدن در تخلخل و در نتیجه چسبندگی کل بین لایهها، تاثیرگذار است. از این رو در سری D، فاصلههای ۱۲، ۱۴ و ۱۶ سانتیمتر مورد بررسی قرار گرفتند. شکل تا شکل ، تصاویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شده پوششهای سری ID تا D3 را به ترتیب نشان میدهند.

مجموع تخلخل و اکسید پوشش های ایجاد شده توسط سری ID و D2 در محدوده حدود یک درصد است، اما در پوشش سری D3، تخلخل تا میزان ۳ درصد افزایش مییابد. با افزایش فاصله پاشش، زمان ماندگاری پودر در شعله پلاسما افزایش مییابد و امکان گرمایش و ذوب بیشتر ذرات فراهم می شود. اما باید در نظر داشت که دمای ذرات بعد از یک فاصله مشخص (فاصله هندسه موثر شعله پلاسما) کاهش مییابد. از اینرو، فاصله ۱۶ سانتی متری به دلیل کاهش دمای موثر ذرات مناسب نمی باشد.



شکل ۱۴. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری D1 و ب) تصویر دوتایی شده آنالیز تصویری.

همانطور که نتایج آنالیز تصویری نشان دادند، مجموع تخلخل و اکسید دو نوع پوشش سری D1 و D2، در یک محدوده می باشند، از این رو جهت استفاده از حفاظت جت جهت جبران دمای ذرات با حفظ سرعت، از افزایش گاز هیدروژن در پارامترهای سری C3 استفاده شد. افزایش مقدار هیدروژن باعث کاهش هدایت الکتریکی پلاسما می شود که این امر باعث افزایش ولتاژ جت پلاسما و متعاقباً باعث افزایش توان تفنگ می شود. همانطور که در جدول مشاهده می شود با افزایش

مقدار هیدروژن از ۱۴ به ۱۸ است ۱۶ در سری 23، توات تفنگ از ۳۴٫۴ به ۲۷٫۷ کیلووات افزایش یافت. همچنین افزایش هیدروژن در یک جریان ثابت، منجر به افزایش آنتالپی پلاسما می شود. شکل و شکل ، تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شده پوشش سری 22 و 23 را به ترتیب نشان می دهند. مجموع تخلخل و اکسید پوشش نمونههای سری 22 و 23 به ترتیب ۲ و ۱ درصد بدست آمدند. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که با بهینه کردن سرعت و دمای ذرات (افزایش توان تفنگ پلاسما از طریق افزایش مقدار گاز هیدروژن و جریان قوس)، میزان تخلخل به کمترین مقدار خود (یک



شکل ۱۳. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شده پوشش NiCoCrAIY اعمال شده توسط پارامتر سری C3 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.

فاصله پاشش یکی دیگر از پارامترهایی است که می تواند فرایند پاشش را تحت تاثیر قرار دهد. فاصله پاشش به این دلیل مهم است که تعیین کننده سیالیت و ممنتم ذرات و در

قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۴۱((۱۳۹۸) ۶۱ Archive of SID

> پلاسما از اکسیداسیون ذرات در حـین پـرواز، فاصـله ۱۲ سانتیمتر به عنوان فاصله بهینه انتخاب شد.



شکل ۱۵. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری D2 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.



شکل ۱۶. الف) تصویر میکروسکوپی نوری از سطح مقطع پولیش شده پوشش NiCoCrAIy اعمال شده توسط پارامتر سری D3 و ب) تصویر دو تایی شده آنالیز تصویری.

ریزساختار پوشش NiCoCrAIY اعمال شده با پارامترهای بهینه فرایند LPPS پوشش MCrAIY ایجاد شده به روش LPPS همانند سایر روشهای پاشش حرارتی دارای ویژگیهای ریزساختاری

شامل سطح رویی و فصل مشترک پوشش – زیرلایه زبر، ساختار لایهای، وجود ذرات ذوب نشده و یا ذوب شده جزئی ، تخلخل، ترک و ناخالصی های اکسیدی است. مکانیزم تشکیل هریک از ویژگی های ریزساختاری فوق، براساس پوشش NiCoCrAI ایجاد شده توسط پارامترهای بهینه فرایند IPPS شرح داده می شود. شکل تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع پولیش شده پوشش NiCoCrAI ایجاد شده توسط منگل مشاهده می شود، فرایند پوشش دهی با کیفیت پارامترهای بهینه (D1) را نشان می دهد. همانطور که در مطلوب صورت گرفته است، به نحوی که هیچگونه ترک و ناپیوستگی در بین پاس های پوشش و همچنین در فصل مشترک پوشش و زیرلایه مشاهده نمی شود.



شکل ۱۷. تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح مقطع پولیششده پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده توسط پارامترهای بهینه (D1) فرایند LPPS در دو بزرگنمایی متفاوت.

۶۲ قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۳۹۸) Archive of SID

که دما از مرکز جت پلاسما به سمت نواحی مجاور به شدت کاهش می یابد؛ توجیه کرد به این ترتیب که مقداری از ذرات پودری تزریق شده به جت پلاسما، در مرکز شعله قرار نگرفته و یا به عبارت دیگر خارج از هندسه موثر شعله هستند. در نتیجه این ذرات پودری به اطراف پراکنده می شوند و مقداری به صورت نیمه مذاب یا ذوب نشده به سطح زیرلایه بر خورد می کنند ولی کاملاً روی سطح پهن نمی شوند [۲۲].

همچنین در شکل سه نوع تخلخل در ریزساختار پوشش مشاهده می شود. تخلخل نوع I که به صورت کندگی در ریزساختار پوشش مشاهده میشود، در اثر نوع هندسه آند نازل شکل می گیرد. اصولاً در فرایند LPPS از نازل های همگرا-واگرا (نازلهای مافوق صوت) استفاده میشود. استفاده از نازل متداول APS در فرایند LPPS در این یژوهش، باعث آگلومره شدن ذرات کوچک به قطرات بزرگ در فرایند پاشش و چسبیدن به سطح زیرلایـه بـا سرعت کم شده است. این ذرات به دلیل نداشتن چسبندگی کافی با سطح زیرین خود، درحین فرایند آمادهسازی و پولیشکاری از سطح نمونه جـدا شـده و بـه صورت کندگی در ریزساختار مشاهده می شوند. استفاده از ذرات درشت، تغییر در ترکیب گازهای کاری (استفاده از Ar+He به جای Ar+H₂ (جهت افزایش سرعت ذرات)) عواملی هستند که می توانند تاثیر منفی شکل آندهای متداول را تا حدودی کم کنند. اما با توجه به ثابت بودن دو فاکتور اندازه ذرات و ترکیب گازهای کاری در پارامترهای پوششدهی، این نوع عیب با تغییر سرعت ذرات توسط تغییر نسبت گازهای اولیه به ثانویه (استفاده از نسبت بالای گازهای اولیه (Ar=75 l/min) و ثانویه (H₂=16 l/min) مرتفع گردیـد. بـه نحـوی كـه مجمـوع تخلخـل و اكسـيد پوشش حاضر توسط آنالیز تصویری مقدار کمتر از یک درصد بدست آمد. که این مقدار تخلخل و اکسید در محدوده قابل پذیرش پوشش های اعمال شده توسط فرایند LPPS است.

زبری فصل مشترک پوشش و زیرلایه به دلیل زبر کردن سطح زیرلایه قبل از فرایند پوشش دهی توسط ذرهپاشی می باشد. در واقع این زبری، در هم قفل شدن مکانیکی پوشش و زیرلایه را فراهم میکند. زبری سطح رویی و ساختار لایهای پوشش از مشخصههای ذاتی ریزساختاری پوشش های ایجاد شده به روش پاشش حرارتی می باشند. در فرایند پاشش پلاسمایی، مواد پوشش پس از تزریق به داخل جت پلاسما، ذوب و شتابدار شده و با سرعت زیادی به سطح زیرلایه برخورد کرده و پهن می شوند و شکل لایهای یا عدسی شکل به خود می گیرند. از انباشته شدن ذرات ذوب شده که به آنها اسپلت اطلاق می شود و اتصال از طریق انجماد، یک ساختار لایهای با سطح زبر ایجاد می شود [۴ و ۱۹–۲۱].

همچنین در فصل مشترک پوشش و زیرلایه، نواحی تیره رنگی مشاهده میشوند که به نظر میرسد این نواحی تیره رنگ، آلودگیهای 'باقیمانده از فرایند ذرهپاشی میباشند. جهت تایید مطلب فوق از این ناحیه (نقطه A مشخص شده درشکل) آنالیز EDS گرفته شد. همانطور که در شکل مشاهده میشود این ناحیه حاوی اکسید آلومینیوم (آلومینا) یا همان ذرات ذرهپاشی میباشد.



شکل ۱۸. آنالیز EDS از نقطه A مشخص شده در شکل .

با توجه به شکل ، ذراتی به صورت نیمه کروی یا کروی که در بین لایه های پوشش محصور شده اند، مشاهده می شوند. این ذرات در واقع ذرات ذوب شده جزئی (نیمه کروی شکل) و یا ذوب نشده (کروی شکل) می باشند. وجود این ذرات را می توان براساس ماهیت جت پلاسما

¹ Contamination

قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۴۱(۱۳۹۸) ۶۳ Archive of SID

مسیر پرتاب به سطح زیرلایه و یا سطح پوشش در طول فرایند پوشش دهی می شود. اما از آنجایی که رنگ اکسیدهای فوق با تخلخل های رشته ای شکل تا حدود زیادی مشابه می باشد، باید معیاری جهت تمایز آن ها در نظر گرفت. همانطور که پیشتر توضیح داده شد، تخلخل های رشته ای شکل در اثر سریع سرد شدن اسپلتها و ایجاد انحنا در لبه های اسپلت ایجاد می شوند. با توجه به شکل جهت انتقال حرارت در یک اسپلت و نحوه تغییر شکل آن می توان نتیجه گرفت که ایجاد انحنا در لبه های اسپلت در جهت عمود بر سطح پوشش اتف ق می افتد، در صورتیکه رگه های اکسیدی اصولاً در اثر اکسید شدن سطح اسپلتها و موازی با سطح پوشش رخ می دهد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت بیشتر رشته های خاکستری رنگ عمود بر سطح پوشش تخلخل هستند [۴ و ۲۳–۲۵].



شکل ۱۹. طرحوارهای از تغییر شکل و انتقال حرارت یک قطره پاشش پلاسمایی شده [۴].

ریزساختار فازی پوشـش NiCoCrAlY اعمـال شـده بـا پارامترهای بهینه فرایند LPPS

شکل آنالیز طیفسنجی تفکیک انرژی از نقاط B، C و D مشخص شده در شکل را نشان می دهد. با مقایسه مقدار نیکل، کبالت، آلومینیوم و کروم در این نقاط با سایر مراجع [۲۶ و ۲۷] و همچنیین دیاگرام فازی سه تایی Ni-Cr-AI (شکل) می توان نقطه B را به فاز γ، نقطه C را به فاز β و نقطه D را به فاز اکسیدی نسبت داد. بنابراین

علاوه بر تخلخل نوع I، تخلخل نوع II، از محبوس شدن ذرات ذوب نشده در پوشش نیز ناشی می شود. چرا که ذرات ذوب نشده علاوه بر ایجاد منطقه سایه در اطراف خود که پر شدن آنها توسط قطرات مـذاب امکـان پـذير نیست، به دلیل چسبندگی ضعیف در حین فرایند آماده سازی و پولیش کاری ممکن است از جای خود کنده شوند و به صورت تخلخل در ریزساختار مشاهده شوند. اما تخلخل نوع III که به صورت بسیار ریز و لایهای شکل بین اسیلت ها مشاهده می شود، تحت عنوان حفره های بین لايهاي يا بيناسيلتي 'ناميده مي شوند. تشكيل اين حفرههاي بین لایه ای در نتیجه انحنا برداشتن اسپلت رخ میدهـد. درهنگام برخورد یک قطره مذاب به زیرلایه یا لایه پوششی قبلی خود، بر روی آن پخش می شود و یک لایه مذاب به نام اسپلت ایجاد می کند. در حین انجماد اسپلت، قسمت زيرين أن محدود به زيرلايه يا لايه منجمد شده قبلي است، درحالیکه قسمت رویی اسپلت به آزادی منقبض میشود. درنتیجه، تنشهای کوئنچ ۲ در اسپلت بوجود می آید آنگاه به منظور آزادسازی این تـنش، انـدکی انحنـا در لبـههـای اسپلت رخ می دهد و بدین ترتیب این نوع تخلخل در پوشش ظاهر می شود. گزارش شده است [۱۸] که این نوع تخلخل در فرایندهای با دمای بالاتر و سرعت کمتر رخ می دهد و با افزایش اندازه اسیلت و ضریب انبساط حرارتی و کاهش نفوذپذیری حرارتی افزایش مییابد [۴ و ۲۳-۵۲].

علاوه بر ویژگیهای فوق، رشتههای تیره در ریزساختار پوشش مشاهده میشوند که مقداری از این رشتههای تیره، ناخالصیهای اکسیدی می باشند. علیرغم اینکه فرایند پوشش دهی در فشار کم و تحت اتمسفر محافظ آرگون انجام میشود، اما همان مقدار کم اکسیژن موجود در محفظه پوشش دهی و همچنین نشتیهای موجود در محفظه خلاء (وجود حداقل نشتی در محفظه پوشش دهی اجتناب ناپذیر است) باعث اکسیداسیون ذرات پوشش در

¹ Inter-lamellar/Inter-splat pores ² Ouench

همانطور که در شکل مشاهده میشود پوشش CoNiCrAIY غالباً شامل زمینه γ با رنگ روشن به همراه فازهای پراکنده A(Co,Ni)A با رنگ خاکستری و مقدار کمی فاز اکسیدی با رنگ مشکی میباشد. لازم به توضیح است که از دیاگرام سه تایی Ni-Cr-AI (شکل) میتوان برای تشریح توزیع فازها در پوشش NiCoCrAIY نیز استفاده نمود؛ چراکه در این دیاگرام میتوان ترکیب شیمیایی CO را به Ni افزود. زیرا این سیستم مشابه سیستم Co-Cr-AI بوده و رفتار نفوذ AI و Cr



شکل ۲۰. آنالیز EDS از نقطه C ،B و D مشخص شده در شکل .



شکل ۲۱. تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از فازهای تشکیل



شکل ۲۲. مقطع دیاگرام فازی سیستم Ni-Cr-Al در دمای $^{\circ}$ ۸۵۰ [۶]. الگوهای پراش پرتو ایکس پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده توسط فرایند LPPS در شکل نیز وجود فازهای γ و β را تایید می کند. تشریح تشکیل فازهای γ و β در الگوی پراش پرتو ایکس می تواند بر اساس ریزساختار این پوشش توضیح داده شود. همانطورکه پیشتر توضیح داده شد ریزساختار پوشش NiCoCrAIY شامل ذرات کاملاً ذوب شده، ذرات جزئی ذوب شده و ذرات ذوب نشده می باشد. بنابراین در الگوی پراش پرتو ایکس، بخشی از ریزساختار که شامل ذرات جزئی ذوب شده و ذرات ذوب نشده است دو فاز γ و β پودر اولیه خود را حفظ می کنند و بخش دیگر از ریزساختار که شامل انجماد مجدد ذرات کاملاً دوب شده است. از محلول جامد نیکل γ است. از قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۴۱ (۱۳۹۸) ۶۵ Archive of SID

> طرفی همانطور که در تصاویر میکروسکوپی پوشش های فوق مشاهده شد مقداری فاز اکسیدی روی مرز اسپلت ها مشاهده شد اما نتایج آنالیز XRD پیکی از فاز اکسیدی را نشان نمی دهد. عدم حضور پیک های اکسید، ناشی از کم بودن کسر حجمی اکسیدها کمتر از حد تشخیص روش XRD (معمولاً ۵ درصد حجمی) است [۱۴]. بنابراین می -توان نتیجه گرفت پوشش NiCoCrAIY شامل زمینه داکتیل γ (محلول جامد با ساختار FCC) و فاز β با ترکیب شیمیایی ACD ای اساختار SEC (ساختاری شبیه SCC که اتم مرکزی AL و اتم های ساختار مکعبی NI می باشد) است. فاز β که فازی غنی از AL است به عنوان منبع AL عمل می کند. [۱۱ و ۲۱].



شکل ۲۳. الگوی پراش پرتو ایکس پودر و پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش LPPS و HVOF

مقایسه ریزساختار پوشـش NiCoCrAIY اعمـال شـده توسط دو فرایند HVOF و LPPS

شکل سطح رویی پوشش NiCoCrAIY اعمال شده توسط فرایندهای HVOF و LPPS را نشان میدهد. همانطور که مشاهده می شود؛ سطح پوشش هر دو نوع پوشش شامل دو

ساختار مجزا می باشد، ساختار اول که به صورت تقریباً متراکم می باشد از انجماد مجدد ذرات کاملاً ذوب شده حاصل شده است و ساختار دوم که به شکل غیر متراکم دیده می شود شامل ذرات به طور جزیی ذوب شده یا ذوب نشده است. در ساختار اول ذراتی که کاملاً ذوب شده و در حین برخورد به سطح زیرلایه، در صورتی که دارای سرعت بالا باشند به شکل نوع I کاملاً پهن شده و منجر به تشکیل سطحی صاف می شوند و ذرات ذوب شدهای که سرعت کافی در حین برخورد به زیرلایه نداشته باشند به شکل نوع II روی سطح رسوب کرده و باعث افزایش زبری سطح می گردند [۱۶ و ۱۷].



شکل ۲۴. تصویر میکروسکوپی الکترونی روبشی از سطح رویی پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش الف) LPPS و ب) HVOF

لایههای پوشش مشاهده می شود. بنابراین غالب اکسیدهای تشکیل شده در پوشش HVOF ناشی از اکسیداسیون ذرات در فاصله بین تزریق پودر به شعله پاشش تا بر خورد بر زیرلایه می باشد. پس می توان نتیجه گرفت درصد اکسید در پوشش های HVOF نسبت به پوشش LPPS مشهو دتر است [۲۹ و ۲۹]

همانطور که پیش تر اشاره شد منابع ایجاد تخلخل در پوشش های پاشش حرارتی وجود ذرات ذوب شده، محبوش شدن هوا در بین اسپلت ها، قرارگیری تصادفی اسپلت ها روی یکدیگر و عدم همپوشانی کامل یکدیگر و همچنین تنش های ناشی از کوئنچ سریع ذرات ذوب شده می باشند. بنابراین پوشش ایجاد شده به روش IPPS به دلیل انجام فرایند در دمای بالاتر نسبت به فرایند HVOF، مامل ذرات ذوب نشده کمتری می باشند و همچنین عدم شامل ذرات ذوب نشده کمتری می باشند و همچنین عدم از محبوس شدن هوا در بین اسپلت ها حذف می شوند و می توان نتیجه گرفت پوشش های IPPS شامل تخلخل های

کمتری نسبت به فرایند HVOF می باشد [۳۰ و ۳۱]. در شکل الگوهای پراش پرتو ایکس پوشش NiCoCrAIY مقایسه ایجاد شده توسط دو فرایند HVOF و LPPS مقایسه شدهاند.در پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش HVOF، شدت پیکهای فاز γ بیشتر از پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده به روش LPPS است. این افزایش شدت پیک ممکن است به دلایل زیر باشد:

 ۱- بر اساس گزازش کالیتی^۳ شدت خطوط پراشیده در آنالیز XRD به شش فاکتور، پلاریزاسیون، ساختاری، چندگانه، لورنتس¹، جذب و دما بستگی دارد. افزایش ارتعاش گرمایی که در نتیجه افزایش دما است سه اثر اصلی برجای می گذارد که شامل انبساط ساختار کریستالی که باعث تغییرات در فواصل صفحهای و نهایتاً تغییر در زاویه پراش، افزایش شدت پراکندگی

على رغم زبري سطح يكسان زيرلايه، براساس نتايج زبری سنجی از سطح پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده توسط فرایند HVOF، عدد زبری(ν/۱ μm (Ra، بدست آمد؛ که در مقایسه با پوششهای ایجاد شده به روش Ra=9.8 μm ،LPPS، زبری سطح کاهش یافته است. در فرایند HVOF، همانند فرایند LPPS، ذرات پودری پس از عبور از میان شعله دارای یکی از حالت های ذوب نشده، ذوب شده جزئي و كاملا ذوب شده خواهند بود. ذرات فوق در برخورد با سطح زیرلایه دچار تغییر فرم می شوند و به صورت پنکیک شکل یا اسیلت لایه نشانی میکنند و یک سطح زبر ایجاد میکنند. به دلیل سرعت بالای ذرات در فرايند HVOF، درجه پهنشدن ذرات ذوب شده يا ذوب شده جزئي در برخورد با سطح زيرلايه در مقايسه با فرایند LPPS، بسیار بیشتر میباشد؛ به نحوی که با مقایسه این دو پوشش در شکل ذره مجدداً منجمد شده با عدم پهن شوندگی کامل (ذرات ذوب شده نوع II) در فرایند HVOF روی سطح کمتر مشاهده میشود. از طرفی در فرایند LPPS، ذرات به دلیل ذوب بیشتر در مقایسه با فرایندHVOF، در هنگام برخورد دچار پخش شوندگی نامنظم ^۲ می شوند در حالیکه در فرایند HVOF ذرات بیشتر حالت خمیری دارند و در هنگام برخورد روی سطح زیرین خود دچار پخش شوندگی نامنظم نمی شوند. بنابراین مي توان نتيجه گرفت، تغيير فرم بيشتر ذرات ذوب نشده و یا ذوب شده جزئی در فرایند HVOF، به دلیل سرعت بالای این فرایند و همچنین پخش شوندگی نامنظم بیشتر ذرات در فرایند LPPS، به دلیل ذوب شوندگی بیشتر، دو عامل کاهش زبری سطح پوشش HVOF، نسبت به پوششهای ایجاد شده توسط فرایند LPPS است [۱۴]. در پوشش NiCoCrAIV اعمال شده توسط روش HVOF، اکسیدها معمولاً بصورت رگههای باریک و خاکستری رنگ در دورتا دور ذرات و یا در بین لایه های پوشش مشاهده

می شوند در حالیکه در پوشش LPPS اکسیدها غالباً در بین

¹ Flattening ² Splash

³- Cullity

⁴- Lorentz

قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۴۱(۱۳۹۸) ۶۷ Archive of SID

> زاویه ای و کاهش شدت خطوط پراشیده است. بنابراین در فرایند LPPS به دلیل اینکه ذرات دمای بیشتری نسبت به فرایند HVOF کسب میکنند باعث کاهش شدت پیک γ می شوند [۳۲].

- ۲- به نظر می رسد افزایش شدت به علت تغییر فرم پلاستیک شدید ذرات در حین برخورد به زیرلایه با سرعت بالا در فرایند HVOF نسبت به فرایند LPPS باشد، به گونهای که میزان کرنش بالا ایجاد شده توسط تغییر فرم پلاستیک، حالت انرژی ماده را افزایش داده و باعث ناپایداری شبکه کریستالی می شود. دانسیته نابجایی بالا و ناپایداری شبکه کریستالی در سطح اتمی می تواند به عنوان نیرومحرکهای جهت شکستن دانهها (grain) به اندازه كوچكتر (sub-grain) شود. بنابراين افزايش شـدت پیک γ در الگوی پراش پرتو ایکس پوشش NiCoCrAly ايجاد شده توسط فرايند HVOF نسبت به فرایند LPPS می تواند به پالایش دانـه و یـا میکروتنش های ایجاد شده توسط فرایند پوشش دهی مرتبط دانست. البته باید در نظر داشت که شکستن دانهها در فرایند یاشش حرارتی در مقیاس میکرومتری می باشد و افزایش پهنای پیک با کاهش اندازه دانه که در مقیاس نانومتری اتفاق می افتـد در این مورد صادق نمی باشد.
- ۳- همانطور که پیشتر اشاره شد مقداری از فازهای پوشش شامل فازهای پودر اولیه است که به صورت ذرات ذوب نشده و جزئی ذوب شده در ساختار باقیمانده است. پوشش HVOF به دلیل اینکه حاوی بیشتری از ذرات ذوب نشده و یا جزئی ذوب شده نسبت به فرایند LPPS است الگوی پراش پرتو ایکس پودر اولیه ییشتر تبعیت میکند.

نتيجه گيري

در این پژوهش تاثیر پارامترهای فرایند LPPS شامل نرخ شارش گاز اولیه و ثانویه، جریان قوس و فاصله پاشش بر ریزساختار پوشش NiCoCrAIY مورد بررسی قرار گرفت. با توجه به اینکه انجام فرایند پوشش دهی در فشار کم نسبت به شرایط اتمسفری باعث تغییر شرایط جت پلاسما از جمله کاهش دانسیته پلاسما می شود پارامترهای پوشش دهی به صورت زیر بهینه شد:

۱. در بهینه سازی پارامترهای فرایند LPPS، کاهش سرعت ذرات به و اسطه کاهش دانسیته جت پلاسما در فشار پایین محفظه با افزایش نـرخ شـارش گـاز اولیه پلاسـما (Ar) جبران شد و کـاهش دمـای ذرات در اثـر کـاهش مـدت ماندگاری ذرات در اثر افزایش سرعت جـت پلاسـما بـا افزایش نرخ گـاز ثانویه (H₂) مرتفع شـد. همچنین بـا افزایش نرخ شارش گاز اولیه و ثانویه، جریان قوس جهت فراهم نمودن انـرژی لازم جهـت یونیزاسـیون گازهـای پلاسما، افزایش یافت.

۲. ریزساختار پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده توسط فرایند LPPS شامل زمینه محلول جامد نیکل γ به همراه فازهای پراکنده Co, Ni)Al و مقدار بسیار جزئی فاز اکسیدی می باشد.

۳. زبری سطح پوشش NiCoCrAIY ایجاد شده توسط فرایند LPPS حدود ۳۰ درصد بیشتر از پوششهای ایجاد شده توسط فرایند HVOF است. سرعت کمتر ذرات در هنگام برخورد بر سطح زیرلایه، عدم پهن شوندگی کامل ذزات جزئی ذوب شده یا ذوب نشده و پخش شوندگی نامنظم ذرات کاملاً ذوب شده در برخورد بر سطح زیرلایه، دلایل افزایش زبری پوششهای ایجاد شده به روش HVOF است.

۴. محبوس شدن مولکولهای هوا در بین اسپلتها، ترشوندگی ضعیف سطوح مجاور ذرات ذوب نشده باعث افزایش میزان تخلخل پوششهای ایجاد شده توسط فرایند HVOF نسبت به فرایند LPPS شده است.

۶۸ قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۲۱(۱۳۹۸) Archive of SID

Plasma Spray Operating Conditions on Plasma Jet Characteristics and Coating Properties, Journal of Thermal Spray Technology, 2(1993)339–344.

14. M. Djendel, O. Allaoui, and A. Bouzid, *Effect of Air Plasma Spraying Parameters on the Quality of Coating*, International Journal of Computational and Experimental Science and Engineering, 2(2016) 1–5.

15. K. E. Schneider, V. Belashchenko, M. Dratwinski, S. Siegmann, and A. Zagorski, *thermal spraying for power generation components*. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co, 2006.

16. R. Ghasemi and H. Vakilifard, *Plasmasprayed nanostructured YSZ thermal barrier coatings: Thermal insulation capability and adhesion strength*, Ceramics International, vol. 43, no. 12, pp. 8556–8563, 2017.

17. R. Ghasemi, R. Shoja-Razavi, R. Mozafarinia, and H. Jamali, *Comparison of microstructure and mechanical properties of plasma-sprayed nanostructured and conventional yttria stabilized zirconia thermal barrier coatings*, Ceramics International, 39 (2013)8805–8813.

18. S. Sampath, X. Y. Jiang, J. Matejicek, L. Prchlik, A. Kulkarni, and A. Vaidya, *Role of thermal spray processing method on the microstructure, residual stress and properties of coatings: An integrated study of Ni-5 wt. % Al bond coats*, Materials Science and Engineering A, 364(2004) 216–231.

19. J. H. Lee, P. C. Tsai, and J. W. Lee, *Cyclic* oxidation behavior and microstructure evolution of aluminized, *Pt-aluminized high* velocity oxygen fuel sprayed CoNiCrAlY coatings, Thin Solid Films, 517(2009) 17 5253–5258.

20. E. Wessel et al., Temperature dependence of phase relationships in different types of *MCrAIY-coatings*, Surface and Coatings Technology, 202(2007)603–607.

21. R. Ghasemi and Z. Valefi, Electrodeposition of rhenium-base layer as a diffusion barrier between the NiCoCrAlY coating and a Ni-based superalloy, Journal of Alloys and Compounds, 732(2018)470–485.

22. E. Lugscheider, C. Herbst, and L. Zhao, *Parameter studies on high-velocity oxy-fuel spraying of MCrAIY coatings*, Surface and Coatings Technology, 108–109(1998) 16–23.

23. L. Pawlowski, The Science and Engineering

۵. در فرایند LPPS به دلیل انجام فرایند پوشش دهی در محیط خنثی و نبودن هوا، باعث حذف مرزهای اسپلتی و ناخالصیهای اکسیدی در پوشش نسبت به فرایند HVOF می شود.

مراجع

1. J. L. Simalk, ASM Handbook, Volum 20, Materials Selection and Design, 10th ed. ASM International, 589–602) 1997(.

2. J. A. Sprague, F. A. Smidt, S. D. Henry, H. Development, S. R. Lampman, N. D. Wheaton, and M. S. Woods, ASM Handbook, Volume 5, Surfce Engineering, 10th ed., ASM International, 5(1994)508–513.

3. J. R. Davis, ASM Specialty Handbook, Heat Resistant Materials. ASM International, 1999.

4. S. Bose, High Temperature Coatings. Elsevier Science & Technology Books, 2007.

5. H. E. Evans, *High temperature coatings : protection and breakdown*, no. x. Elsevier, (2010).

6. M. Eskner, *Mechanical Behaviour of Gas Turbine Coatings*, Royal Institute of technology, (2004).

7. N. P. Padture, M. Gell, and E. H. Jordan, *Thermal barrier coatings for gas-turbine engine applications*, Science, 296(2002) 280–284.

8. A. G. Evans, D. R. Mumm, J. W. Hutchinson, G. H. Meier, and F. S. Pettit, *Mechanisms controlling the durability of thermal barrier coatings*, Progress in Materials Science, 46(2001) 505–553.

9. S. Shankar, D. E. Koenig, and L. E. Dardi, *Vacuum Plasma Sprayed Metallic Coatings*, Journals of metals, (1981)13–20.

10. Y. Wang and G. Sayre, *Commercial* thermal barrier coatings with a double-layer bond coat on turbine vanes and the process repeatability, Surface & Coatings Technology, 203(2009) 2186–2192.

11. R. Ghasemi and Z. Valefi, *The effect of the Re-Ni di ff usion barrier on the adhesion strength and thermal shock resistance of the NiCoCrAIY coating*, Surface & Coatings Technology, 344(2018) 359–372.

12. L. Pawlowski, The Science and Engineering of Thermal Spray Coatings, Second edi. John Wiley & Sons, Ltd, (2008).

13. S. Malmberg and J. Heberlein, Effect of

قاسمی و همکاران، تأثیر پارامترهای فرایند پاشش حرارتی LPPS بر ریزساختار پوشش، علوم و مهندسی سطح ۱۳۹۸)۶۹ ۶۹ Archive of SID

of Thermal Spray Coatings, Second edi. John Wiley & Sons Ltd, (2008).

24. 'Thermal Spraying - Practice, and application'. American Welding Society, (1985).

25. A. T. Verbeek, Plasma sprayed thermal barrier coatings: Production, Characterization and testing. (1992).

26. J.-H. Lee, P.-C. Tsai, and J.-W. Lee, *Cyclic* oxidation behavior and microstructure evolution of aluminized, *Pt-aluminized high* velocity oxygen fuel sprayed CoNiCrAlY coatings, Thin Solid Films, 517(2009) 5253–5258.

27. J. Toscano et al., *Temperature dependence* of phase relationships in different types of *MCrAlY-coatings*, Surface and Coatings Technology, 202(2007) 603–607.

28. F. Ghadami, A. Zakeri, A. S. R. Aghdam, and R. Tahmasebi, *Structural characteristics* and high-temperature oxidation behavior of *HVOF* sprayed nano-CeO2 reinforced *NiCoCrAlY nanocomposite coatings*, Surface and Coatings Technology, 373(2019) 7–16.

29. P. Zhang et al., *Effects of surface finish on the initial oxidation of HVAF-sprayed NiCoCrAIY coatings*, Surface and Coatings Technology, 364(2019) 43–56.

30. M. Hasegawa, M. Iwashita, Y. Kubota, P. Dymáček, and F. Dobeš, *Microstructure evolution under high temperature deformation of CoNiCrAlY bond coat alloy, Materials Science and Engineering A*, 756(2019) 237–247.

31. J. Lu, H. Zhang, Y. Chen, X. Zhao, F. Guo, and P. Xiao, *Effect of microstructure of a NiCoCrAlY coating fabricated by high-velocity air fuel on the isothermal oxidation*, Corrosion Science, 159(2019) 108–126.

32. S. R. S. Bernard Dennis Cullity, *Elements of X-ray Diffraction*, 3rd ed., Prentice Hall, (2001).